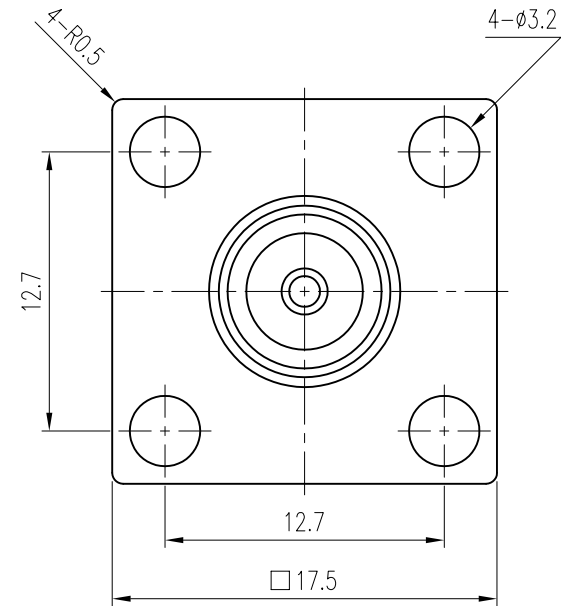
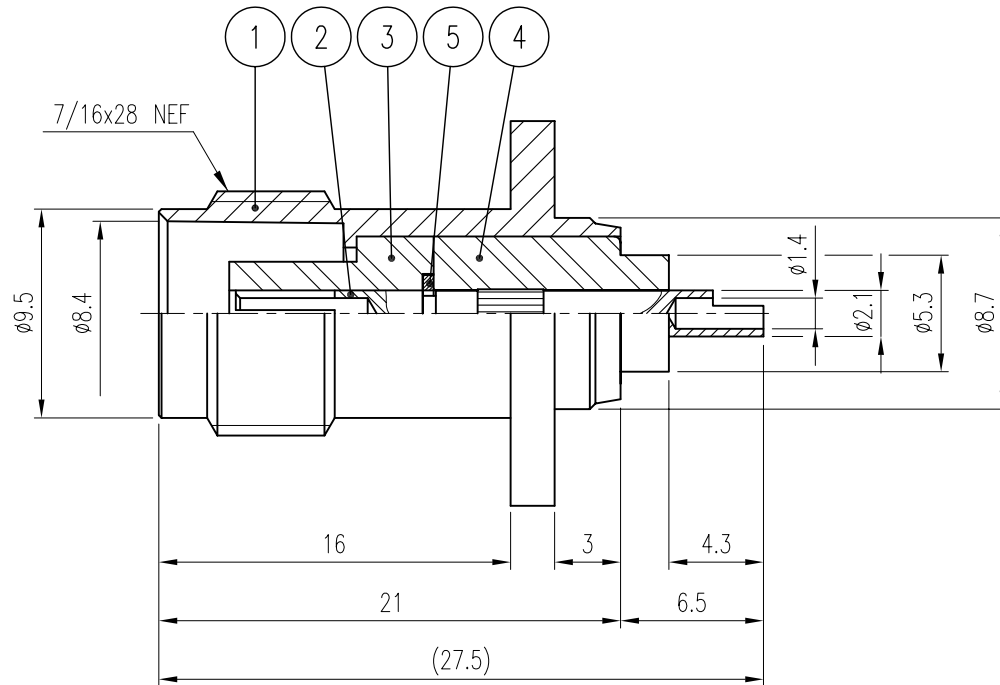


ST	개정									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기존)									△					
ST(개선)									△					



5	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00048-135/1 (L6009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00481-N/1 (H6037)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00408-N/1 (H6036)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00516-1345/1 (E6027)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00770-135/1 (D7025)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 1. 5.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	TNC-J-H4-R	
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN00418-7/1
보호피막처리	적도	3/1	단위 mm	총량			K335-452-000